



2020年5月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

2019年10月11日
上場取引所 東

上場会社名 佐鳥電機株式会社
 コード番号 7420 URL <http://www.satori.co.jp>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長兼CEO (氏名) 佐鳥 浩之
 問合せ先責任者 (役職名) 執行役員(経営企画担当) (氏名) 館岡 延彦 (TEL) 03-3452-7183
 四半期報告書提出予定日 2019年10月11日 配当支払開始予定日 —
 四半期決算補足説明資料作成の有無 : 無
 四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 2020年5月期第1四半期の連結業績(2019年6月1日~2019年8月31日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2020年5月期第1四半期	28,053	△3.1	120	△40.3	56	△81.2	△112	—
2019年5月期第1四半期	28,948	11.6	202	276.4	302	390.3	133	201.1

(注) 包括利益 2020年5月期第1四半期 △361百万円(—%) 2019年5月期第1四半期 98百万円(△49.2%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
2020年5月期第1四半期	△6.83	—
2019年5月期第1四半期	8.11	—

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2020年5月期第1四半期	62,405	29,154	46.5
2019年5月期	63,539	29,845	46.8

(参考) 自己資本 2020年5月期第1四半期 29,030百万円 2019年5月期 29,734百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2019年5月期	—	18.00	—	20.00	38.00
2020年5月期	—	—	—	—	—
2020年5月期(予想)	—	18.00	—	20.00	38.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 2020年5月期の連結業績予想(2019年6月1日~2020年5月31日)

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期(累計)	59,000	△2.8	400	△11.3	250	△59.4	150	△63.1	9.12
通期	126,000	8.0	1,250	90.4	900	48.0	700	135.6	42.54

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 : 無
 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)
 新規 一社(社名) 、除外 一社(社名)

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)	2020年5月期1Q	17,946,826株	2019年5月期	17,946,826株
② 期末自己株式数	2020年5月期1Q	1,491,784株	2019年5月期	1,491,784株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	2020年5月期1Q	16,455,042株	2019年5月期1Q	16,455,140株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料2ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	2
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	3
(1) 四半期連結貸借対照表	3
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	5
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	7
(継続企業の前提に関する注記)	7
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	7
(セグメント情報等)	7
(重要な後発事象)	7
3. その他	8
(1) 製品及びサービスごとの情報	8
(2) 地域別売上高	8

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第1四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、良好な雇用・所得環境が続くなど、緩やかな回復基調で推移いたしました。米中通商問題の長期化による中国経済の減速や海外経済の動向を受け、輸出や生産活動に停滞感が出てまいりました。

このような環境の中、当第1四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は調達マネジメント事業等の拡大があったものの、既存事業の販売減により280億53百万円（前年同期比3.1%減）となりました。利益面につきましては、販売費及び一般管理費が減少したものの、自社製品の中国における生産減に伴い利益が減少したため、営業利益は1億20百万円（前年同期比40.3%減）、経常利益は為替差益が為替差損に転じたことにより56百万円（前年同期比81.2%減）、親会社株主に帰属する四半期純損失は親会社の評価性引当額の増加により税負担が増加し、1億12百万円（前年同期は1億33百万円の利益）となりました。

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

①デバイスソリューション事業

ノートPC用電子部品の販売増や調達マネジメント事業の拡大はあったものの、デジタルカメラ用半導体や、事務機器操作部ユニット用電子部品、車載向け外資系半導体等の販売減により、売上高は235億98百万円（前年同期比0.9%減）、セグメント利益は1億91百万円（前年同期比14.5%減）となりました。

②システムソリューション事業

半導体製造装置用制御機器や、新聞製作システム用CTP装置等の販売減により、売上高は44億55百万円（前年同期比13.1%減）となり、セグメント損失は72百万円（前年同期は20百万円の損失）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

当第1四半期連結会計期間末における総資産は、624億5百万円（前連結会計年度末635億39百万円）となり、11億34百万円減少いたしました。これは主に、現金及び預金の減少（11億10百万円）によるものであります。

負債は、332億50百万円（前連結会計年度末336億94百万円）となり、4億43百万円減少いたしました。これは主に、短期借入金の減少（4億38百万円）によるものであります。

純資産は、291億54百万円（前連結会計年度末298億45百万円）となり、6億90百万円減少いたしました。これは主に、利益剰余金の減少（4億41百万円）、為替換算調整勘定の減少（2億12百万円）によるものであります。なお、自己資本比率は、前連結会計年度末の46.8%から46.5%に減少しました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

第2四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想につきましては、2019年5月期決算短信（2019年7月12日発表）に記載の予想に変更はございません。今後、適時開示が必要になった場合には速やかに公表いたします。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2019年5月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2019年8月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	7,593	6,483
受取手形及び売掛金	31,927	32,079
商品及び製品	13,045	12,875
仕掛品	187	298
原材料及び貯蔵品	459	535
その他	1,150	909
貸倒引当金	△1	△1
流動資産合計	54,361	53,180
固定資産		
有形固定資産	3,744	3,829
無形固定資産	2,033	2,009
投資その他の資産		
その他	4,106	4,066
貸倒引当金	△706	△679
投資その他の資産合計	3,399	3,386
固定資産合計	9,178	9,225
資産合計	63,539	62,405
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	16,974	16,646
短期借入金	8,832	8,394
1年内返済予定の長期借入金	1,000	1,000
未払法人税等	320	149
その他	1,469	1,821
流動負債合計	28,597	28,012
固定負債		
社債	1,000	1,000
長期借入金	2,200	2,200
退職給付に係る負債	1,666	1,679
その他	230	358
固定負債合計	5,097	5,238
負債合計	33,694	33,250

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2019年5月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2019年8月31日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	2,611	2,611
資本剰余金	3,615	3,615
利益剰余金	24,525	24,084
自己株式	△1,724	△1,724
株主資本合計	29,028	28,586
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	855	805
繰延ヘッジ損益	△0	△0
土地再評価差額金	58	58
為替換算調整勘定	△207	△420
その他の包括利益累計額合計	706	443
非支配株主持分	111	124
純資産合計	29,845	29,154
負債純資産合計	63,539	62,405

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第1四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自2018年6月1日 至2018年8月31日)	当第1四半期連結累計期間 (自2019年6月1日 至2019年8月31日)
売上高	28,948	28,053
売上原価	26,491	25,697
売上総利益	2,457	2,356
販売費及び一般管理費	2,254	2,235
営業利益	202	120
営業外収益		
受取利息	1	3
受取配当金	40	39
為替差益	75	—
その他	32	30
営業外収益合計	150	73
営業外費用		
支払利息	41	43
為替差損	—	81
その他	9	10
営業外費用合計	50	136
経常利益	302	56
特別利益		
投資有価証券売却益	—	12
特別利益合計	—	12
特別損失		
投資有価証券評価損	—	1
特別損失合計	—	1
税金等調整前四半期純利益	302	68
法人税、住民税及び事業税	92	67
法人税等調整額	76	100
法人税等合計	168	167
四半期純利益又は四半期純損失(△)	133	△99
非支配株主に帰属する四半期純利益	—	13
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△)	133	△112

四半期連結包括利益計算書

第1四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自2018年6月1日 至2018年8月31日)	当第1四半期連結累計期間 (自2019年6月1日 至2019年8月31日)
四半期純利益又は四半期純損失(△)	133	△99
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△134	△49
繰延ヘッジ損益	0	0
為替換算調整勘定	99	△212
その他の包括利益合計	△35	△262
四半期包括利益	98	△361
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	98	△374
非支配株主に係る四半期包括利益	—	13

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

I 前第1四半期連結累計期間(自 2018年6月1日 至 2018年8月31日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

	報告セグメント			調整額 (注) 1	四半期連結損益 計算書計上額 (注) 2
	デバイス ソリューション 事業	システム ソリューション 事業	計		
売上高					
外部顧客への売上高	23,822	5,125	28,948	—	28,948
セグメント間の内部売上高 又は振替高	102	50	153	△153	—
計	23,925	5,176	29,101	△153	28,948
セグメント利益又は損失(△)	223	△20	203	△1	202

(注) 1. セグメント利益又は損失(△)の調整額△1百万円には、セグメント間取引消去が含まれております。

2. セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

II 当第1四半期連結累計期間(自 2019年6月1日 至 2019年8月31日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

	報告セグメント			調整額 (注) 1	四半期連結損益 計算書計上額 (注) 2
	デバイス ソリューション 事業	システム ソリューション 事業	計		
売上高					
外部顧客への売上高	23,598	4,455	28,053	—	28,053
セグメント間の内部売上高 又は振替高	71	17	89	△89	—
計	23,670	4,473	28,143	△89	28,053
セグメント利益又は損失(△)	191	△72	118	1	120

(注) 1. セグメント利益又は損失(△)の調整額1百万円には、セグメント間取引消去が含まれております。

2. セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

3. その他

(1) 製品及びサービスごとの情報

前第1四半期連結累計期間(自 2018年6月1日 至 2018年8月31日)

(単位:百万円)

	半導体	一般電子部品	電子機器	製品	合計
外部顧客への売上高	9,559	11,542	6,895	949	28,948

当第1四半期連結累計期間(自 2019年6月1日 至 2019年8月31日)

(単位:百万円)

	半導体	一般電子部品	電子機器	製品	合計
外部顧客への売上高	8,777	11,532	6,682	1,061	28,053

(2) 地域別売上高

前第1四半期連結累計期間(自 2018年6月1日 至 2018年8月31日)

(単位:百万円)

日本	海外					合計
	中国	台湾	その他アジア	その他	計	
15,078	7,924	1,304	3,464	1,176	13,870	28,948

- (注) 1. 売上高は製品の実際の仕向け地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
2. 「中国」の区分は、香港を含んでおります。

当第1四半期連結累計期間(自 2019年6月1日 至 2019年8月31日)

(単位:百万円)

日本	海外					合計
	中国	台湾	その他アジア	その他	計	
14,732	7,338	468	4,456	1,056	13,321	28,053

- (注) 1. 売上高は製品の実際の仕向け地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
2. 「中国」の区分は、香港を含んでおります。